

平成 29 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 淳
(コード番号：3131)
問合せ先 専務取締役管理本部長 齋藤 敏 積
(フリーコール：0800-5000-345)

大口受注に関するお知らせ

この度当社は、以下のとおりの商品を受注しましたのでお知らせします。

記

1. 受注の概要

- | | |
|----------|----------------------|
| (1) 受注商品 | 半導体検査装置 |
| (2) 受注金額 | 45 億円 |
| (3) 契約納期 | 平成 30 年 3 月期 第 2 四半期 |

なお、今回の受注相手先、受注製品の種類、名称、台数、販売・供給地域、及びその他具体的な内容につきましては、受注相手先からの営業秘密保護要請に基づき、一切公表することができません。

2. 今後の見通し

今回受注した商品につきましては、当社の平成 30 年 3 月期第 2 四半期の連結売上高に計上する見込であります。

また、今回公表しました案件は、平成 29 年 5 月 11 日に公表しました、平成 30 年 3 月期の業績予想に含まれておりませんが、通期の業績に与える影響につきましては、当期が開始し間もないため、他の要因も含めて現在精査中であり、業績予想の修正を要する場合には、判明次第速やかにお知らせいたします。

以 上